氟化类金刚石薄膜的拉曼和红外光谱结构研究*

江美福 宁兆元

(苏州大学物理科学与技术学院 苏州 215006) (2003年6月30日收到2003年9月1日收到修改稿)

以高纯石墨作靶、CHF₃/Ar 作源气体采用反应磁控溅射法制备了介电常数在 1.77 左右的氟化类金刚石(F-DLC)薄膜.拉曼光谱表明,源气体中 CHF₃ 相对流量、射频功率和工作气压的增加都会引起薄膜的 D 峰与 G 峰强度 之比 *I*_D/*I*_G 减小,薄膜中链式(烯烃)结构比例的上升.红外吸收光谱分析表明薄膜的主体骨架仍为芳香环式结构. 薄膜的性质如光学带隙和介电常数等不仅与氟含量有关,还与碳氟原子间的耦合形式和碳氟键的分布密切相关.

关键词:反应磁控溅射,氟化类金刚石薄膜,拉曼光谱,红外吸收光谱 PACC:8115G,3365F,3320E

1.引 言

氟化的非晶碳薄膜(a-C:F)由于有可能作为一 种低 k 材料成为超大规模集成电路的层间绝缘材 料近年来受到了广泛地关注[1-6].但是在 400℃以上 的热稳定性较差 会导致其物性在需在高温下进行 的后续工艺中发生变化.类金刚石(DLC)薄膜比非 晶碳薄膜含有更大比例的 sp³ 键,具有优异的耐磨 性、热稳定性、化学稳定性和抗腐蚀能力,同时还具 有高的电阻率、电绝缘强度和热导率 近年来在机械 加工、电子、光学等领域具有广泛的应用⁷¹.掺氟后 的类金刚石薄膜 F-DLC)已证实可以增强 DLC 薄膜 的疏水特性 形成防水耐磨涂层 并具有良好的热稳 定性(达 300℃)^{8]}.同时氟化后形成的碳氟键还可 以降低薄膜的介电常数,可成为低介电常数材料,而 且拥有一定比例的 C = C 交链结构(sp^2 相),可使薄 膜具有比氟化非晶碳薄膜更好的热稳定性[179.10]. 但氟的掺入如何影响 F-DLC 薄膜的结构、碳氟键的 耦合形式对薄膜的结构和性质如介电常数和光学带 隙等的影响至今仍不甚明了,值得进一步研究.

本文使用高纯石墨作靶、CHF₃/Ar 作源气体,采 用反应磁控溅射法制备了氟化类金刚石(F-DLC)薄 膜,着重对其作了拉曼和红外吸收光谱结构分析,并 探讨了光学带隙和介电常数与氟含量以及碳氟原子 间的键合形式之间的关系.

2. 实验安排

氟化类金刚石薄膜样品是在 JGP-560D 型磁控 溅射台上进行的.选用 CHF₃/Ar 作为源气体,采用高 纯石墨作为靶材 Si、NaCl 单晶(用作红外测量)和石 英(用作紫外-可见光测量)作基片,在不同的射频功 率、工作气压和源气体流量比 R(Ar/CHF₃)下沉积 成膜.

拉曼光谱测量采用的是美国 Spex Ramanlogb 型 拉曼光谱仪,激发光源为波长 514.5nm 的 Ar⁺ 激光 器.采用 Nicolet 550 型傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR)测量了薄膜的红外吸收光谱,波数范围为 400—4000cm⁻¹.紫外-可见光透射光谱则是在 Perkin-Elmer λ-17型紫外-可见光分光光谱仪上获得 的相应的波长为 200—800nm.薄膜的厚度是通过 ET350 型表面粗糙度轮廓仪得到的.

3. 结果及讨论

3.1.F-DLC 薄膜的拉曼光谱分析

碳共有 $sp^1 sp^2$ 和 sp^3 三种杂化态,拉曼光谱是 表征碳的 sp^2 和 sp^3 键态的最有效的手段之一^[7].通

^{*}国家自然科学基金(批准号:10175048)资助的课题.

1589

常碳的一级拉曼谱峰位于 $1000-1700 \text{ cm}^{-1}$ 区域,金 刚石单晶的一级拉曼谱峰在 1332 cm^{-1} 处,表征碳的 sp^3 键态;石墨单晶的特征峰则在 1575 cm^{-1} 处,表征 碳的 sp^2 键结构.多晶石墨在 1355 cm^{-1} 处有一特征 峰,该峰的强度与石墨的晶粒的有效尺寸 L_a 成反比 (通常只在 $L_a < 25 \text{ nm}$ 的微晶石墨中才出现)^{7,11}. DLC 薄膜同时含有 sp^2 和 sp^3 键态,在 $1500-1600 \text{ cm}^{-1}$ 区间有一宽峰,取名为G峰,表征 sp^2 键的



图 1 不同(a)射频输入功率、(b)工作气压、(c)流量比下沉积的 F – DLC 薄膜的拉曼光谱

所有伸缩振动模式(芳香环和烯烃结构);在 1200— 1450cm⁻¹区间也有一宽峰 取名为 D 峰 (仅源于芳香 环式结构. D 峰与 G 峰的强度之比 *I*_D/*I*_G 减小将意 味着薄膜中 sp² 键态(芳香环式结构)含量的减小, 链式(烯烃)结构比例上升.

图 1 是不同沉积条件下反应磁控溅射法制备出 的 F-DLC 薄膜的拉曼光谱,各谱图均有明显的 D 峰 和 G 峰,证实了薄膜为类金刚石结构,其中 965cm⁻¹ 附近的谱峰是硅的二级拉曼谱峰^[12],这可能是制备 出的 F-DLC 薄膜透光率较高导致硅基片拉曼散射 增强的缘故.其中图 1(a)为功率变化系列,薄膜制 备时的流量比 *R*(Ar/CHF₃)固定在 2:1,工作气压为 0.5Pa 射频输入功率分别为 60W,120W,180W 和 300W 图 1(b)对应于气压变化系列,这时射频功率 为 60W, *R* 为 2:1,气压依次为 0.5Pa,1.0Pa 和 2.0Pa 图 1(c)对应于流量比变化系列,沉积时的功 率为 180W,气压 0.5Pa, *R* 分别为 1:2,2:1和 6:1.

为了进一步研究拉曼光谱随沉积条件的演变, 取图 1 中各谱线的 1100—1800 cm⁻¹区域进行高斯 拟合,并通过计算 D 峰和 G 峰的面积得出了 D 峰和 G 峰的强度比 $I_{\rm D}/I_{\rm C}$,有关结果汇总于表 1 中.表 1 同时给出了从相应薄膜的红外吸收光谱得出的薄膜 中的 C—F_x(x = 1,2,3)峰面积(1000—1500cm⁻¹)与 C—C 峰面积(1500 – 1800cm⁻¹)的比值 $A_{\rm C-F}/A_{\rm C=C}$, 还有从薄膜的紫外-可见光光谱根据 Tauc 方程求得 的光学带隙 E_x 值.

表1 F-DLC 薄膜的有关参数

沉积条件		$I_{\rm D}/I_{\rm G}$	$A_{\rm C-F}/A_{\rm C-C}$	$E_{\rm g}/{\rm eV}$	
180W 0.5Pa	R = 1:2	0.701	7.090	1.66	
	R = 2:1	0.816	3.374	1.64	
	R = 6:1	0.891	3.323	1.55	
<i>R</i> = 2:1 0.5Pa	60W	0.604	2.166	1.50	
	120W	0.675	2.889	1.58	
	180W	0.816	3.374	1.64	
	300W	1.017	3.307	1.20	
60W $R = 2:1$	0.5Pa	0.604	2.166	1.50	
	1.0Pa	0.658	4.056	1.95	
	2.0Pa	0.671	5.387	2.25	

从表 1 可以发现,当射频功率固定在 180W,气 压为 0.5Pa 时随着 CHF₃ 相对流量的减少(*R* 增大), *I*_D/*I*_c 呈上升趋势,表明薄膜中芳香环式结构比例或 者说 sp² 键的含量在增加,链式(烯烃)结构比例下降.这可能是薄膜沉积过程中作为封端元素的 F 原子的掺入容易形成 CF_x 键而抑制 C — C 键(sp² 结构)的增加的缘故.换言之,增加源气体中 CHF₃ 的相对流量将导致等离子体空间 C—F_x 基团及 F 原子浓度上升,从而降低薄膜中碳原子间的交联程度,抑制薄膜中环式结构比例的上升.这点从下面相应的红外谱图(图 χ c))也可以得到验证.

从表 1 还可以发现,当 *R* 固定在 2:1,气压为 0.5Pa 时,随着射频功率的增加, $I_{\rm D}/I_{\rm c}$ 值增大;另外 当射频功率和 *R* 固定时,增加气压时的情形也类 似.这表明增加射频输入功率或气压,将降低薄膜中 的链式结构(sp³ 键)的含量.

3.2.F-DLC 薄膜的红外吸收光谱分析

为了进一步揭示不同沉积条件下氟与碳的交联 形式和氟的掺入对薄膜结构的影响,对薄膜作了红 外吸收光谱分析.

图 2 是扣除了膜厚影响后不同沉积条件下沉积 的 F-DLC 薄膜的红外吸收光谱.可以看到,薄膜主 要由两种结构组成,即 800—1500cm⁻¹范围的 C-F_x (x = 1 2 3)伸缩振动和 1500—1800cm⁻¹范围内的 C — C 伸缩振动,其两个主峰分别位于 1150cm⁻¹和 1620cm⁻¹处.图 2 显示这两个峰带的主峰位置不随 射频输入功率、源气体流量比以及工作气压而变化, 由此可以相信这两个吸收峰应来自于薄膜主体骨架 的振动,对应于同一振动模式,经与有关文献比对后 可知^[2,5],它们均来自于氟芳基伸缩振动模式,分别 对应于 CF₂ 对称伸缩振动(1150cm⁻¹附近)和 HFC — C (伸缩振动(1620cm⁻¹附近).

C-F_x(x = 1,2,3)振动区域的另一个峰位于 1210cm⁻¹处,对应于 CF₂ 链式振动.相比较 1150cm⁻¹ 处的氟芳基伸缩振动,1210cm⁻¹处的链式振动随着 射频功率的增加呈下降趋势(如图 χ a)所示),而随 源气体中 CHF₃ 相对流量的减少加强(如图 χ c)所 示),但该振动随工作气压的变化不明显(如图 χ b) 所示).

1460 cm^{-1} 左右的吸收峰(位于图 2 中矩形框 a内 和 1720 cm^{-1} 左右的吸收峰(位于图 2 中矩形框 c内 则同属于含氟芳香环振动模式,其中 1720 cm^{-1} 左 右的吸收峰对应于末端为芳香环结构的伸缩振动, 即 $F_2C = c$ 、振动模式.矩形框 a显示1460 cm^{-1}



图 2 不同(a)射频输入功率、(b)工作气压、(c)流量比下沉积的 F-DLC薄膜的红外吸收光谱

处的振动随输入功率的增加或源气体中含氟气体 (CHF₃)相对流量的减少而加强,但该振动随工作气 压的升高呈减弱趋势.1270cm⁻¹附近的 CF₂ 反对称 伸缩振动也表现出了完全相同的演变趋势.从矩形 框 c 可以发现相对于 1620 cm⁻¹附近的 HFC — C 振动模式,功率和气压固定时 Ar 相对流量的增加 (对应于图 χ c)),或功率和 Ar/CHF₃ 固定增加工作 气压时(对应于图 2(b)),1720 cm⁻¹附近的 F₂C — C 振动峰逐渐加强.类似的结论还可以从图 χ a) 中得到(对应于固定气压和 Ar/CHF3 而增加射频输 入功率的情形).图 2(a)还显示出功率进一步加大 到 300W 时 F₂C — C< 振动峰减弱了. 与该振动有 着同样变化趋势的还有 1840 cm⁻¹ 附近的 F₂C — CF 振动.这是由于增加射频输入功率、工作气压和源气 体中 Ar 的相对流量将有利于 CHF, 分解成更小分子 量的基团,等离子体空间中CF₁和CF₂基团以及氟 原子的浓度将增加,会有较多的 F 原子直接与碳双 键连接形成 F₂C — C 结构和 F₂C — CF 结构 功率 增加到 300W 时这两种振动减弱可能是由于高功率 下对基片的轰击所产生的基片的温升效应开始体 现 基片温度升高会使 F 原子较易中断与碳双键的 连接从薄膜中逃逸,表1中300W时制备的薄膜中 的氟含量有所减少和光学带隙变窄也证实了以上的 推论

1540—1570cm⁻¹处吸收峰(位于图2中矩形框 b 内)对应于无氟芳香环振动,该振动模式在样品无序 度较低时(如石墨中)在红外区域是不被激活的.该 振动模式的出现可能是由于碳原子与氟键合时受氟 原子强的电负性影响,键长缩短,键角发生畸变,薄 膜具有非晶结构以致无序度上升的结果.无氟芳香 环结构的存在通常意味着薄膜具有好的热稳定 性^[17].



图 3 氟碳比 F/C 和光学带隙 E_g 随(a)射频输入功率、(b)工作 气压、(c)流量比的变化关系

对图 2 进一步的解析可知 C-F_x(x = 1,2,3)振 动区域还存在 980cm⁻¹ 附近的 CF₃ 振动模式、 1030cm⁻¹附近的 C-F 伸缩振动、1050cm⁻¹附近的 CF₂ 中的 C-F 伸缩振动以及 1340cm⁻¹附近的 C-F 伸缩 (链式)振动.

3.3. 工艺条件对 F-DLC 薄膜的光学带隙的影响

图 3 是反应磁控溅射法沉积 F-DLC 薄膜中氟碳 比(F/C)以及光学带隙 E, 随工艺条件变化的关系 曲线.其中氟碳比(F/C)是根据 Landford 和 Rand 方 法^{11]}从薄膜的红外谱图中求得扣除膜厚影响后的 各薄膜 C-F_{*} 峰面积(800—1500cm⁻¹)与 C ==C 峰面 积(1500—1900cm⁻¹)的比值 A_{CF}/A_{C=C},并相对最大 的积分面积比进行归一后求出薄膜中 C—F_{*} 键与 C —C 键的相对浓度得出的.薄膜的光学带隙 E, 值是 从薄膜的紫外-可见光光谱根据 Tauc 方程求得的. 很明显 F/((或说 F 含量)与光学带隙 E, 随工艺条 件的变化趋势相似 由此可以证实氟含量越高 薄膜 的光学带隙就越宽^[27,13].本实验结果还表明薄膜的 光学带隙与氟在薄膜中的键合形式有关.即低功率 (60W)下制备的薄膜有较宽的光学带隙,且随工作 气压的上升而单调变宽 在 2Pa 时可达 2.25. 增加功 率时光学带隙变窄可能与薄膜中的芳香环结构比例 上升有关 前面的拉曼和红外光谱分析已证实了这 点.反应磁控溅射过程中,室温下且基片未加负偏压 时 Ar⁺ 轰击石墨靶产生的 C 原子及其基团在基片 上沉积成膜 薄膜中的 sp³ 相和 sp² 相结构的比例将 受工艺条件的影响.同时源气体中的 CHF, 在等离 子体空间 Ar⁺ 的撞击下可能分解为 C-F₁, C-F₂, C-F₃ 以及 F 原子等基团,这些基团直接与从碳靶上溅射 下来的 C 原子及其基团耦合将有效地抑制薄膜中 环式结构的增长,各 $C-F_x$ 基团及 F 原子的浓度由 Ar^{+} 的能量来控制 ,而 Ar^{+} 的能量则受沉积条件包括 输入功率、源气体流量比和工作气压的调制 适当的 条件下如射频功率为 60W , R = 2:1 , 工作气压为 2Pa时光学带隙可以达到 2.25 左右.

3.4.F-DLC 薄膜的介电常数

通过测量 F-DLC 薄膜在 1MHz 下的 *C-V* 特性曲 线可以得到薄膜的介电常数.图 4 是利用铝作上电 极采用 MIS 结构测得的射频功率为 60W, R = 2:1, 工作气压为 2Pa 时薄膜的 *C-V* 曲线,电极直径为 1mm 相应的膜厚为 227nm,可以算出该条件下制备 的薄膜的介电常数为 1.77. 计算结果表明射频输入 功率为 60—300W 源气体 Ar/CHF₃ 流量比为 1:2— 6:1 工作气压为 0.5—2.0Pa 条件下 F – DLC 薄膜的



图4 F-DLC 薄膜的 C-V 特性曲线

介电常数在 1.77—3.25 之间.这表明适当地选择制 备工艺条件,可以使用溅射法沉积出超低介电常数 的氟化类金刚石薄膜.

4.结 论

1.采用反应磁控溅射法可以沉积出低 k的

FDLC 薄膜,介电常数 k 可达~1.77;

2. 薄膜的结构受到工艺条件的调制,在我们的 实验条件下增加源气体中 CHF₃ 相对流量、射频功 率和气压将引起薄膜的 D 峰与 G 峰强度之比 *I*_D/*I*_G 减小,薄膜中链式,烯烃,结构比例上升,芳香环式结 构比例下降,薄膜的主体结构仍为芳香环式结构;

3. 薄膜的性质与薄膜中的氟含量以及碳氟间 的耦合形式有关,增加源气体中 CHF₃ 的相对流量, 或增加射频功率、气压都有利于氟的掺入,但功率过 高时薄膜中氟含量会随基片温度上升而下降.薄膜 的光学带隙在 1.20 至 2.25 之间,低功率、高气压、 合适的源气体流量比下(60W, 2Pa, Ar: CHF₃ = 2:1) 制备的薄膜具有较宽的光学带隙(2.25)和超低的介 电常数(1.77).

作者衷心感谢中国科技大学近代物理系的詹如娟教授 和朱晓东博士在拉曼光谱测量过程中给予的大力帮助 感谢 苏州大学分析测试中心的陆新华老师在样品红外光谱测量 中给予的帮助 感谢程珊华副教授、辛煜博士、叶超副教授和 沈明荣教授在论文撰写过程中提出的宝贵建议.

- [1] Endo K and Tatsumi T 195 J. Appl. Phys. 78 1370
- [2] Wang X et al 2000 J. Appl. Phys. 87 621
- [3] Ning Z Y, Cheng S H and Ye C 2001 Acta Phys. Sin. 50 566(in Chinese] 宁兆元、程珊华、叶超 2001 物理学报 50 566]
- [4] Xin Y et al 2002 Acta Phys. Sin. 51 1865(in Chinese] 辛煜等 2002 物理学报 51 1865]
- [5] Yokomichi H and Masuda A 2000 Vacuum 59 771
- [6] Xin Y et al 2003 Chin. Phys. Lett. 20 423
- [7] Robertson J 2002 Materials Science and Engineering. R 37 129
- [8] Hakovirta M 2001 Diamond Relat. Mater. 10 1486

- [9] Zhao J S, Choy K L, Teer D G 1999 China Mechanical Engineering 10(1)93(in Chinese] 赵建生, Choy K L, Teer D G 1999 中国机 械工程 10(1)93]
- [10] Jiang M F and Ning Z Y 2003 J. Mat. Sci. Eng. 21 539(in Chinese] 江美福, 宁兆元 2003 材料科学与工程学报 21 539]
- [11] Landford W A and Rand M J 1988 J. Appl. Phys. 49 2473
- [12] Papadimitriou D 2002 Thin Solid Films 414 18
- [13] Ye C, Ning Z Y, Cheng S H and Wang X Y 2002 Acta Phys. Sin.
 51 2640(in Chinese] 叶 超、宁兆元、程珊华、王响英 2002 物 理学报 51 2640]

Structural analysis of fluorinated diamond-like carbon films by Raman and Fourier transform infrared absorption spectroscopy *

Jiang Mei-Fu Ning Zhao-Yuan

(Department of Physics ,Suzhou University ,Suzhou 215006 , China) (Received 30 June 2003 ; revised manuscript received 1 September 2003)

Abstract

The fluorinated diamond-like carbon(F-DLC) films with low dielectric constant($k \sim 1.77$) were prepared by reactive magnetron sputtering using trifluoromethane (CHF₃) and Argon as source gases and pure graphite as a target. The intensity ratio I_D/I_G of Raman bands of disordered graphite(D-band) and graphite(G-band) of F-DLC films decreases with the decrease of source gas flow ratios Ar/CHF₃ and RF input power or working pressure which indicates a decrease of the fraction of aromatic ring in the films. The Fourier transform infrared absorption spectra reveal that the skeleton of F-DLC films consists of aromatic rings. It is proposed that the properties evolution of F-DLC films such as optical band gap and relative dielectric constant depends on not only the content of fluorine atoms in the films but also C—F_x bonding configurations and C—F_x bonds distribution.

Keywords : reactive magnetron sputtering , F-DLC films , Raman spectra , Fourier transforms infrared absorption spectra PACC : 8115G 3365F 3320E

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10175048).